

R16607 アプリケーション（システム）エンジニア

イー・エス・アイ・ジャパン株式会社での募集です。 アプリケーションエンジニアの...

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
イー・エス・アイ・ジャパン株式会社

Job ID
1620074

Industry
Machinery

Company Type
International Company

Job Type
Permanent Full-time

Location
Kanagawa Prefecture

Salary
7.5 million yen ~ 9 million yen

Work Hours
09:00 ~ 17:30

Holidays
【有給休暇】入社日付与：入社月に応じて付与日数変化 / 次年度は10日付与 【休日】完全週休二日制（土・日）、祝日、年末年始休暇...

Refreshed
October 29th, 2026 18:22

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2355599】
レーザードリル装置のアプリケーションエンジニア

ESIレーザードリル装置を用いたアプリケーション評価およびプロセス最適化を担当します。 レーザー加工プロセスの条件出し（DOE）、プロセスウィンドウの検証、顕微鏡・SEMによる品質評価、顧客デモおよび評価を通じて、顧客の製造課題解決を支援します。

主な職務内容
・レーザー加工プロセスの最適化
・ 次世代CO・・UVレーザー装置の導入支援
・ 顕微鏡・SEMを用いた加工品質評価
・顧客デモおよびアプリケーション評価支援
・ 国内外チーム（米国本社・営業・サービス）との技術連携
・ 生産設備技術や搬送システム導入等に関する技術サポート

Required Skills

【必須】
・半導体、プリント基板、電子部品関連の「生産設備」に関する技術職経験者
・生産設備の制御プログラムや機械設計に関する経験、または関連する知識を有する方
・英語を用いたグローバル環境経験者
・大学卒以上工学部であれば尚可

【歓迎条件】
・レーザー加工プロセス経験者
・生産技術職経験者

・作業環境
安全規定に基づき必要な場合のPPE着用
機械部品、振動、騒音への偶発的な曝露
約10kgまでの物品を持ち上げる能力

Company Description

米国ESI（現在はMKS Inc.の傘下）の日本法人。ESIブランド製品の輸入・販売、据付、保守および技術サポートを提供。